

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☒路演活动 ☐现场参观 ☒线上交流 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	博时基金、富国基金、诺安基金、泰康资产、太平基金、太平养老、国寿资产、长信基金、鹏华基金、宏利基金、万家基金、广发基金、交银施罗德、海富通、天弘基金、中金基金、永赢基金、中银基金、中信保诚、鑫元基金、睿远基金、景顺长城基金、中海基金、东兴基金、财通基金、浦银安盛、国寿安保、汇丰晋信、国投创益、光证资管、瑞士银行、上海人寿、重阳投资、阳光资产、远策投资、和谐健康保险资管、中金公司、中信证券、国泰海通、招商证券、中银证券资管、华泰证券资管、国元证券、中泰证券、中邮证券、第一创业证券、华福证券、箴笠资产、诚旸投资、聚鸣投资、深圳鑫然投资管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海睿亿投资发展中心、上海睿郡资产管理有限公司、中粮信托有限责任公司、荷荷(北京)私募基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、上海博郁投资管理中心（有限合伙）、上海冲积资产管理中心（有限合伙）、上海顶天投资有限公司、上海雷根资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、平安证券股份有限公司、Power Corporation of Canada、Abu Dhabi Investment Authority、Kadensa Capital Limited、Lazard Asset Management、Polunin

	Capital、Stillpoint Investments、UG Investment Advisers LTD 等 71 家机构。
时间	2025 年 7 月 19 日-2025 年 10 月 14 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李妍君
交流内容及具体问答记录	一、公司概况 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。 二、问答环节 1、请问公司 2025 年上半年的业绩表现如何？ 2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 24,593.73 万元，同比增长 43.17%，受下游需求影响，公司软硬件业务均呈现快速增长态势，其中软件开发及授权业务收入 9,100.54 万元，同比增长 50.24%；测试设备及配件业务收入 15,345.79 万元，同比增长 38.13%。2025 年 1-6 月，归属于上市公司股东的净利润为 1,568.42 万元，同比增长 518.42%。2025 年上半年公司总体业绩基本达成预期，未来公司将持续深化研发投入和战略布局，稳步推进主营业务，不断增强自身核心竞争力。 2、请问公司简单介绍一下目前 DFT 产品的研发情况？ 2025 年上半年，公司在 DFT 产品的研发进展主要有两个方面：一是对工具架构进行全面升级，核心模块重构并支持扩展需求，以提高产品竞争力；二是自研良率感知诊断分析平台 YAD，

	通过“DFT 诊断技术 + AI 智能分析”双核赋能，实现设计、制造、测试数据的实时关联和分析。 3、请问公司收购 LUCEDA NV 后，未来将如何布局硅光芯片产业？ 是否有具体的阶段性目标？ LUCEDA NV（以下简称“LUCEDA”）作为硅光芯片设计自动化软件领域的全球领军企业，后续将成为公司在硅光产业布局的核心锚点，助力公司实现从传统 EDA 到 PDA 的拓展。未来，公司将整合双方在集成电路和光子芯片领域的技术优势，逐步构建覆盖硅光芯片设计、制造、测试、良率提升全环节的系统性解决方案。公司将持续聚焦硅光芯片产业化进程中的核心痛点，突破从技术研发到规模化量产的关键良率瓶颈，为全球硅光芯片产业提供从设计到批量生产的全生命周期技术支持。 后续，公司将与 LUCEDA 在以下方面开展具体协作： （1）进一步补齐并完善硅光设计自动化工具链：包括推进光电协同设计平台（EPDA）的研发与应用，实现光电器件的统一设计与协同仿真；推动硅光子器件及功能模块的 IP 化进程，建立标准化、可复用的 IP 库资源；积极引入人工智能与机器学习技术提升设计与仿真效率等。 （2）布局硅光制造良率提升解决方案：依托广立微在半导体制造 EDA 工具和良率提升解决方案的深厚技术积累，结合 LUCEDA 在硅光子设计领域的前沿技术专长，双方将开展深度协同创新，协作开发硅光测试芯片，硅光 DFM 工具等产品，打造硅光良率提升解决方案。 （3）拓展晶圆级硅光检测设备，着力研发高精度光-电耦合技术、多参数集成测试及自动化技术等，构建设计-制造闭环的软硬件协同优化平台。 （4）协同开展市场开拓与销售：一方面助力广立微拓展欧美等海外市场业务版图，另一方面推动 LUCEDA 产品导入国内
--	---

	头部厂商，进一步夯实公司的行业竞争力与市场地位，加速建设具有世界影响力的平台型 EDA 企业。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2025 年 10 月 15 日